

平成 30 年 1 月 12 日

関係各位

共同実験機器施設

13 階担当 検校・井上・堂上(内線 3958)

## レーザーマイクロダイセクション (LMD7) 機器説明会のお知らせ

平成 29 年度高度機器予算導入のレーザーマイクロダイセクション (LMD7) 機器説明会を開催いたします。  
レーザービームを用いて採取したい組織・細胞を顕微鏡下にて切削し、細胞集団としてのサンプルを回収するシステムです。

説明会は下記の日時で開催いたします。

なお設置場所の関係上、各回 1 所属 2 名まで (1 回 10 名上限) の先着順で受付とさせていただきます。

⇒ 以下の申込書に希望を記入してご提出ください

### 記

(機器・機種名) レーザーマイクロダイセクション LMD7  
(メーカー) ライカ マイクロシステムズ株式会社  
(日時・場所) 2 月 1 日 (木) 13 階 顕微鏡撮影室 2

第 1 回 10:00~12:00

第 2 回 14:00~16:00

(説明はどちらも同じ内容です)

以下、申込書の締切: 1 月 26 日 (金) 16 時必着



掲示をお願いいたします

..... きりとり .....

### 参加申込表

#### 2 月 1 日 (木) LMD7 機器説明会

\* ( ) 第 1 回・( ) 第 2 回 (参加希望の所に○を入れてください)

所属 ( ) 氏名 1 ( )  
氏名 2 ( )

代表連絡先 (連絡のつく内線・電話番号、メールアドレス )

参加希望者代表は連絡先とメールアドレスをご記入ください。

提出先: 学舎地下 1 階郵便室 共同研究室 宛、もしくは 13 階共研管理室 宛

締切: 1 月 26 日 (金) 16 時必着

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/Central-lab/>